

## 规格参数 / PACKAGE LIST

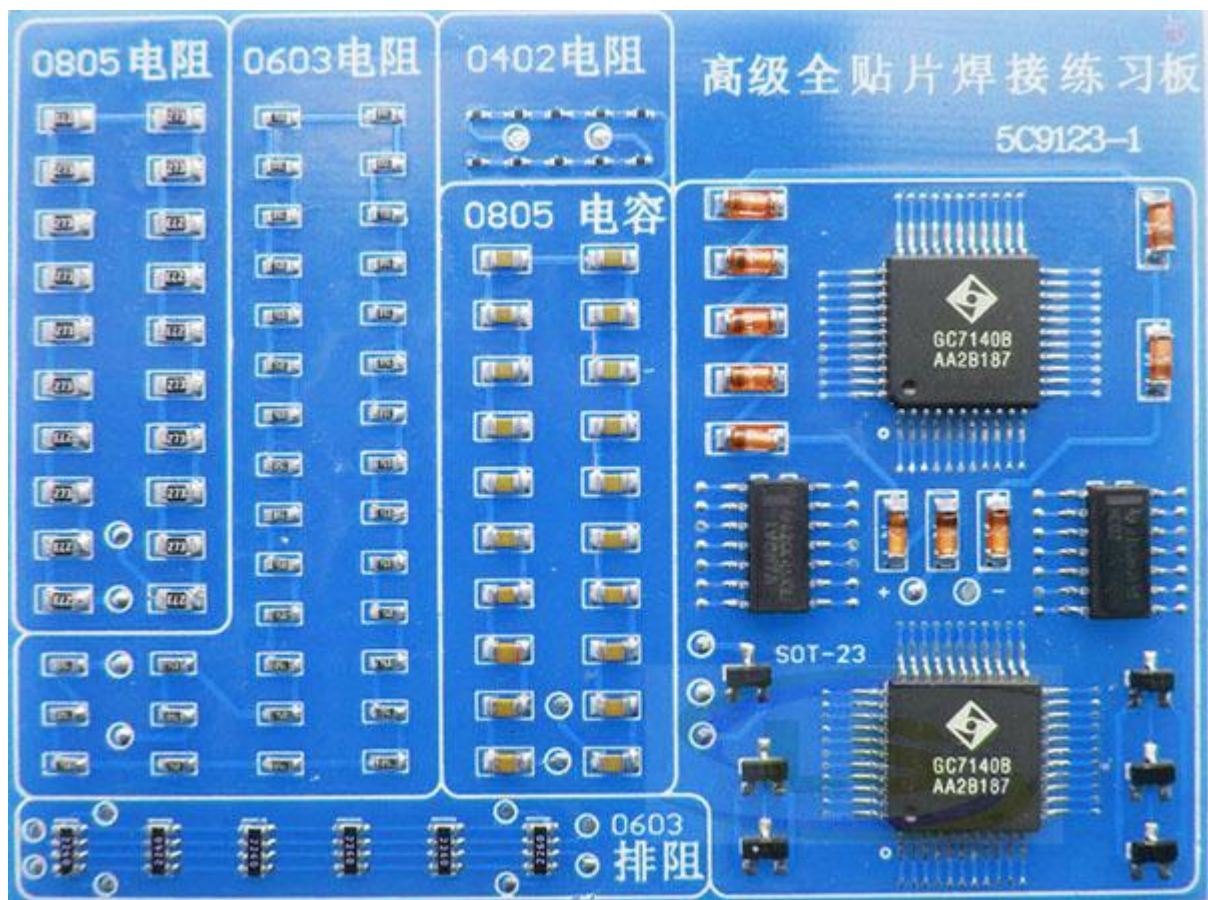
為了提高電子專業類學生及電子愛好者的焊接技能水準，參照了近年全國職業院校電子產品裝配與調試技能競賽中貼片元件的封裝類型，特別設計了該款貼片焊接練習板，意在提高焊接水準及速度。

板子大小：80\*60MM

板子厚度：1.6mm

板子材料：國際標準板材，高強度防火防摔材料，可反復拆裝。

2、焊接板實物圖：



## 元件清单:

名称	封装	数量	测试点备注
电阻类	0805	20只	全部串联, 总电阻为R1
电阻类	0603	34只	全部串联, 总电阻为R2
电阻类	0402	10只	全部串联, 总电阻为R3
排阻类	0603	6只	全部串联, 带测试点
电容类	0805	20只	全部串联, 总容量为C1
二极管类	3216	10只	全部串联, 测试点为Da
三极管类	SOT-23	6只	带测试点
集成电路类	SO-14	2只	带测试点
集成电路类	LQFP44	2只	带测试点

